Il mondo dei Circuiti Stampati e quello degli Assemblaggi Elettronici

sembrano essere molto lontani, eppure entrambi contribuiscono alla realizzazione dei prodotti elettronici.

L'edizione 2023 della Giornata Nazionale sulla Saldatura in Elettronica, così come avvenuto nella precedente edizione svoltasi nell'anno 2019, si pone come **obiettivo** quello di creare una linea comune tra la produzione di circuiti stampati e la realizzazione di assemblaggi elettronici.

Lo scopo dell'evento è quello di fornire una maggiore comprensione della progettazione, dei materiali, delle fasi costruttive, delle prove relative, dei limiti tecnologici e delle conseguenti problematiche nella realizzazione dei circuiti stampati associati alle successive fasi di assemblaggio elettronico.

GLI SPONSOR













COMITATO ORGANIZZATORE E SCIENTIFICO

Michele Murgia, Luca Moliterni

PROMOZIONE E SPONSORIZZAZIONI

Cinzia Presti - cinzia.presti@iis.it

ORGANIZZAZIONE, ÎNFO E ÎSCRIZIONI

Ivana Limardo - ivana.limardo@iis.it

DESTINATARI

Tecnici e Operatori del settore PCB

QUOTA D'ISCRIZIONE

€ 150,00 + IVA (Iscrizioni online)



SEDE DELLA MANIFESTAZIONE

Porto Antico di Genova - Centro Congressi Magazzini del Cotone - 16128 Genova

5° GIORNATA DELL' ELETTRONICA

CIRCUITI STAMPATI E ASSEMBLAGGIO

Una unione Che può fare La differenza

Genova, 24-25 Maggio 2023





Durante il workshop si alterneranno sul palco relatori, rappresentanti di fornitori primari dell'industria del pcb, produttori di circuiti stampati, assemblatori e progettisti.

OLIMPIADI ITALIANE SULLA BRASATURA DI COMPONENTI ELETTRONICI

Sulla falsariga delle ormai consolidate
Olimpiadi Italiane della Saldatura, giunte
ormai alla settima edizione, a partire dal
2023 IIS organizza la prima Edizione delle
Olimpiadi della brasatura di componenti
elettronici.

Olimpiacli italiane

sulla Brasatura
di Componenti Elettronici

Questa manifestazione, completamente gratuita per i partecipanti, si pone l'obiettivo di valorizzare le professionalità esistenti nello specifico settore, ovvero quello della fabbricazione di schede elettroniche mediante brasatura dolce per prodotti in cui la qualità e l'affidabilità della scheda stessa rivestono un ruolo fondamentale per le prestazioni e la sicurezza del prodotto in cui le schede sono montate.

PROGRAMMA

Mercoledì 24 Maggio 2023

- 9.00 10.00 Registrazione Partecipanti e visita Stand Sponsor
- 10.00 10.45 Le piattaforme di ultima
 generazione per l'efficientamento
 della supply chain: PCB Flow e
 Cadlog Verified
 I. Tognetti CADLOG GROUP Srl
- 10.45 11.30 Base materials for RF applications. ISOLA solutions for all kind of stack-up
 P. Boldrini ISOLA GMBH
- 11.30 12.00 Coffee Break
- 12.00 12.45 Robustezza del Design a garanzia della sicurezza operativa del PCB validata da test elettrici e termici (IST & TMA)
 M. T. Fanti, V. Mancini, P. Scalmati SOMACIS
- 13.00 14.00 Lunch Break
- 14.15-15.15 OLIMPIADI ITALIANE SULLA BRASATURA DEI COMPONENTI ELETTRONICI
- 15.15 16.00 Microme | x 180 nanofouoco.
 Sistema a Raggi-X 2D e 3D per il
 controllo avanzato dei componenti
 elettronici e non solo.
 L. Tentorio SMART N.D.T. SRL
- 16.00 16.30 Coffee Break
- 16.30 17.15 Solder paste; processi serigrafici e trend delle leghe e chimiche negli ultimi anni
 M. Buonomo HERAEUS ELECTRONICS

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023 21 GIORNATA

- 9.00 10.00 Registrazione Partecipanti e visita Stand Sponsor
- 10.00 10.45 Requisiti di cleanability sui sistemi elettronici e considerazioni sui lavaggi per ridurre il fenomeno della ECM.

 M. Buonomo Heraeus Electronics
- 10.45 11.30 Tecnologie e Tecniche di Laboratorio per lo studio e la caratterizzazione di circuiti stampati nudi e assemblati M. Senzioni, S. Barbiere, M. Cevasco - IIS
- 11.30 12.00 Coffee Break Chiusura lavori
- 12.00 12,15 OLIMPIADI ITALIANE SULLA
 BRASATURA DEI COMPONENTI
 ELETTRONICI PREMIAZIONE
- 13.00 14.00 Lunch Break

Consulta online

il Programma del Convegno e il Regolamento Tecnico della Competizione



Info: paola.banchero@iis.it Tel.:+39 010 8341 467